

化学工学会 粒子・流体プロセス部会 ミキシング技術分科会
令和 6 年度東日本地区ミキシング技術サロン

ミキシング技術分科会令和 6 年度東日本地区ミキシング技術サロンを下記のとおり開催いたします。多数の皆様のご参加をお待ちしています。

日時:令和 7 年1月 22 日(水)

会場:東京理科大学 森戸記念館 第 1 フォーラム

東京都新宿区神楽坂 4-2-2

JR 飯田橋駅西口/東京メトロ飯田橋駅 B3 出口下車 徒歩 6 分

都営大江戸線牛込神楽坂駅 A3 出口下車 徒歩 3 分

プログラム

13:30 受付開始

14:00~14:05 開催挨拶

14:05~14:55 講演 1

「攪拌槽の設計・開発について」

住友重機械プロセス機器株式会社 倉津 正文 氏

14:55~15:45 講演 2

「発酵プロセスの製造力強化」

株式会社カネカ 鷺見 泰弘 氏

15:45~16:00 休憩

16:00~16:50 講演 3

「攪拌が共沈(反応晶析)へ及ぼす影響について」

月島機械株式会社 本間 友基 氏

16:50~16:55 開催挨拶

17:30~19:30 懇親会(飯田橋駅周辺の居酒屋などを予定)

参加費:サロン 無料、 懇親会 5,000 円程度を予定(当日受付にてお支払いください)

申込先:Google フォームによる Web 申し込み(<https://forms.gle/1c7LwW55cNVpYSyB8>),もしくはご氏名、ご所属、連絡先(E-mail、Tel)、懇親会参加の有無を明記の上、E-mail にて下記までお申し込み下さい。締め切りは令和 7 年 1 月 15 日とさせていただきます。

東京電機大学工学部応用化学科 小林大祐

E-mail : kobayashi@mail.dendai.ac.jp Tel : 070-7667-9135